

日経テレコンお客様各位

半導体、液晶、太陽電池の専門情報紙

「半導体産業新聞」 提供開始

日経テレコンは6月25日、記事検索メニューで「半導体産業新聞」の提供を開始しました。

同紙は、株式会社産業タイムズ社が毎週水曜日に発行する1991年創刊の専門新聞です。

半導体産業新聞

半導体デバイスに加え、フラットパネルディスプレイやプリント配線板、太陽電池、2次電池、各種製造装置や電子材料などの市場・技術・投資動向を詳細に報道しています。

収録内容と更新

- 記事検索メニュー2009年6月以降の記事を提供します。
- データの更新は原則として、発行日の午後に行います。
- 一号あたり60～90件を収録します。

利用方法

- 記事検索メニューのデータベース選択で新聞・専門紙の「半導体産業新聞」を選択してご覧ください（右図）。

料金

（金額は税抜き）

見出し	100円/件
本文	400円/件

専門紙

- 化学工業日報
- 日刊工業新聞
- FujiSankei Business i.
- 中部経済新聞
- 日刊自動車新聞
- 鉄鋼新聞
- 日刊産業新聞
- 半導体産業新聞
- コンクリート工業新聞

「半導体産業新聞」出力例（記事検索メニュー 見出し一覧）

- ☐ 半導体商社 再編の号砲鳴る メガ商社の動向がカギ握る 車載・グローバル化が切り口に
2014/06/18 半導体産業新聞 1ページ 1953 文字
- ☐ この人に聞く！半導体トップインタビュー ダイアログ・セミコンダクター(株) 代表取締役社長 飯田明彦氏 7期連続増収を達成 車載好調、15年以降業績拡大へ
2014/06/18 半導体産業新聞 1ページ 1468 文字
- ☐ 記者の眼
2014/06/18 半導体産業新聞 1ページ 601 文字
- ☐ 新陽半導体材料 上海にウエハー工場 300mm製造へ新会社設立
2014/06/18 半導体産業新聞 1ページ 522 文字
- ☐ これがナノバブル/マイクロバブルの全貌だ ～注目ベンチャーオプトクリエイションの挑戦（上）半導体、医療、精密機器などに全面展開 夢の扉 NASDAQ直接上場を狙う
2014/06/18 半導体産業新聞 2ページ 1705 文字
- ☐ 日立化成 オープン・ラボを開設 半導体実装材料の開発加速
2014/06/18 半導体産業新聞 2ページ 1366 文字
- ☐ 三菱電機 SiC-MOSFET トレンチ型で新成果 汎用モジュールに適用可能
2014/06/18 半導体産業新聞 2ページ 1037 文字
- ☐ SPIL 設備投資を増額修正 年初計画から倍増に
2014/06/18 半導体産業新聞 2ページ 605 文字
- ☐ 日本電産 インド工場を着工 100億円投じ15年4月稼働
2014/06/18 半導体産業新聞 2ページ 593 文字
- ☐ デンソー シリコンバレー オフィスを拡充
2014/06/18 半導体産業新聞 2ページ 382 文字
- ☐ 『一心千里』～走っていれば、見えてくる 永田 隆一 No.57 マーケティング50年を振り返る 個人も組織も「再生」を試みる
2014/06/18 半導体産業新聞 3ページ 1296 文字
- ☐ 車載マイコン有力メーカーに聞く No.4 インフィニオンテクノロジーズジャパン(株) オートモーティブ事業部 黄博淵氏 新井達也氏 パワートレイン系で世界首位 ボディ/セーフティー系を拡大へ
2014/06/18 半導体産業新聞 3ページ 1287 文字
- ☐ 大泉製作所 13年度は増収赤字 円安で製造コスト悪化
2014/06/18 半導体産業新聞 3ページ 989 文字
- ☐ シャープ 15年度に売上800億円 医療など新規事業6分野で
2014/06/18 半導体産業新聞 3ページ 902 文字
- ☐ SEMITEC 新製品の開発加速 14年夏に相次ぎ発表へ
2014/06/18 半導体産業新聞 3ページ 865 文字
- ☐ 新電元工業 14年度 デバイスは6%増 社内シナジーが効果発揮
2014/06/18 半導体産業新聞 3ページ 803 文字
- ☐ シチズン電子 COBLED発売 発光効率14%向上
2014/06/18 半導体産業新聞 3ページ 497 文字
- ☐ ソフトバンクモバイル 人型ロボット開発 15年2月発売予定
2014/06/18 半導体産業新聞 3ページ 424 文字
- ☐ インタビュー REVSOIC(株) ソリューション開発室 エグゼクティブマネージャー 井上善雄氏/CB戦略室 室長 豊田恵子氏 テスト支援が主力のエンジニアリング集団 バーチャルIDM目指して設計力強化
2014/06/18 半導体産業新聞 4ページ 1933 文字
- ☐ 一般電子部品市場(上) 日本の力量試される14年度 為替の恩恵なくとも増収へ
2014/06/18 半導体産業新聞 4ページ 1854 文字